

3-5177986-4 ✓ 有效



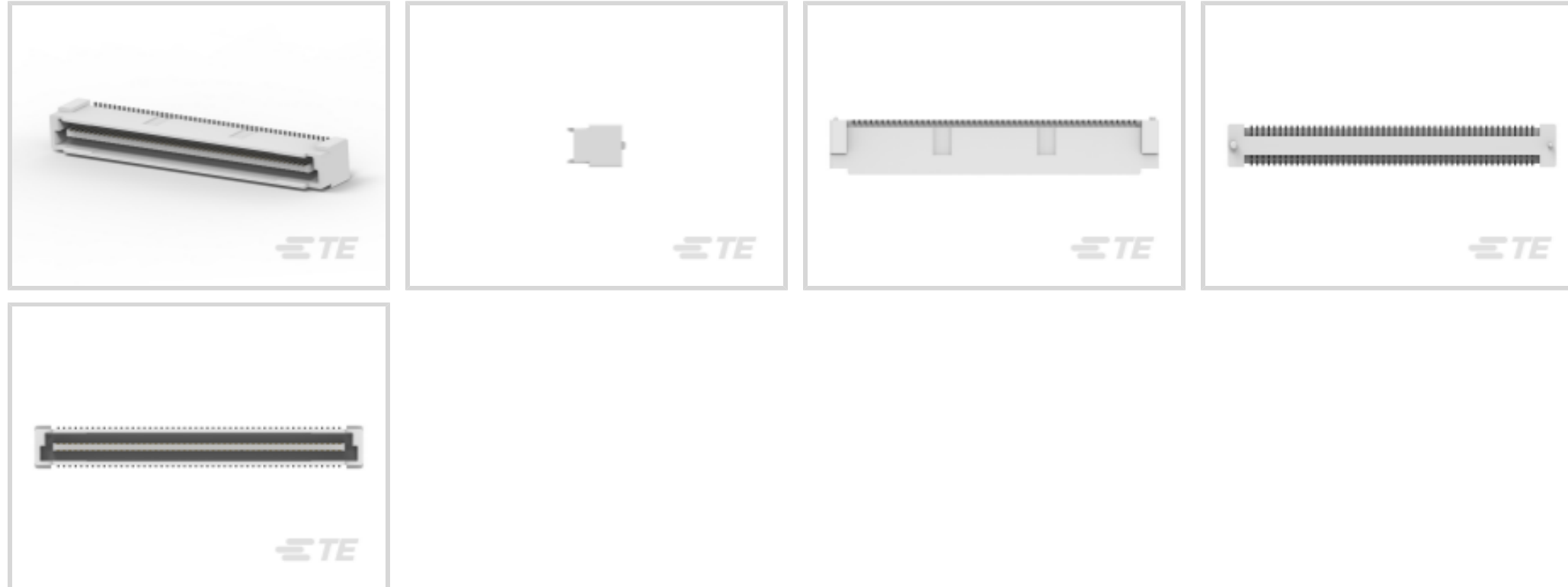
Free Height

TE 内部编号 3-5177986-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, .8 mm [.031 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, Signal, Free Height

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > 自由高度插头连接器：板对板，垂直，100，0.8mm



连接器系统: 板对板

位数: 100

中心线 (间距) : .8 mm [.031 in]

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 表面贴装

[所有 自由高度插头连接器：板对板，垂直，100，0.8mm \(22\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	100
PCB 安装方向	垂直

电气特征

介质耐压 (最大值)	500 VAC
------------	---------

绝缘电阻	2 MΩ
------	------

工作电压	100 VAC
------	---------

主体特性

装配过程特性材料	钢
----------	---

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μm[78.74 μin]
------------------	-----------------

端子布局	直插式
------	-----

对接公端宽度	.4 mm[.016 in]
--------	----------------

对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
--------	----------------

端子接合区域电镀材料厚度	.2 μm[8 μin]
--------------	--------------

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
---------------	----

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	黄铜
------	----

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

端子类型	公端
------	----

端子额定电流 (最大值)	.5 A
--------------	------

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
-------------	----------------

矩形端接柱体和尾部宽度	.25 mm[.01 in]
-------------	----------------

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

安装校准特征长度	.5 mm[.02 in]
----------	---------------

PCB 安装对准类型	定位凸耳
------------	------

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

连接器安装类型	板安装
---------	-----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

PCB 安装固定	不带
----------	----

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----



外壳材料	哑光
------	----

中心线 (间距)	.8 mm [.031 in]
----------	-----------------

尺寸

堆叠高度	8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm [.315 in][.472 in][.63 in][.787 in]
------	---

连接器高度	8 mm [.315 in]
-------	----------------

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---

工作温度范围	-40 – 125 °C [-40 – 257 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖, 拾放盖
--------	----------

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

	.5 in
--	-------

封装数量	400
------	-----

封装方法	卷带包装, 卷带包装
------	------------

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

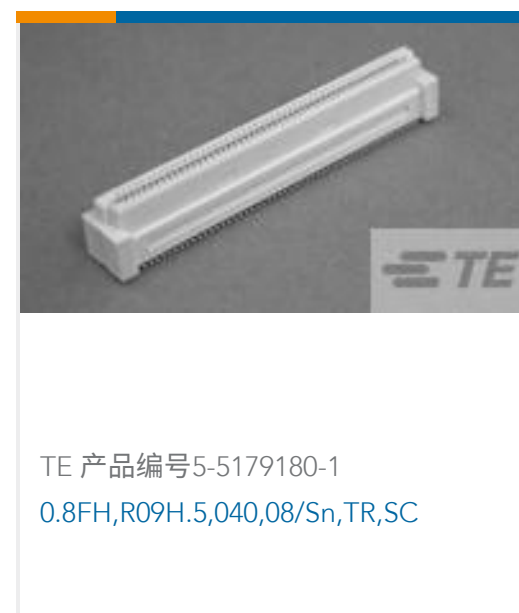
配套部件

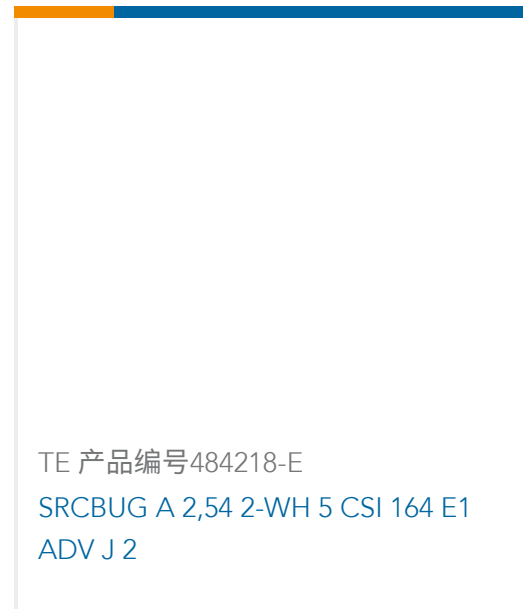
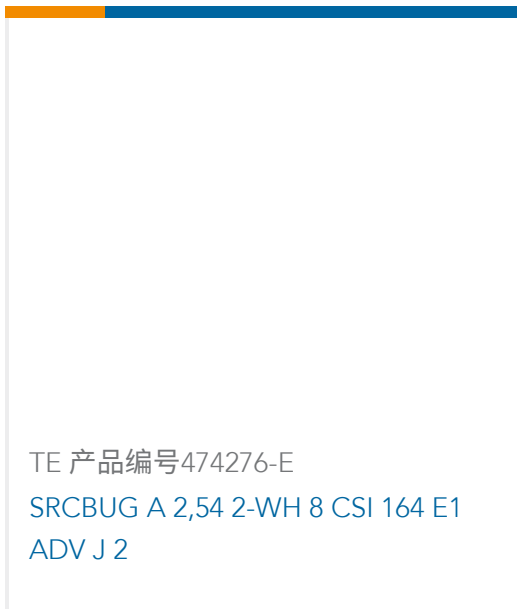
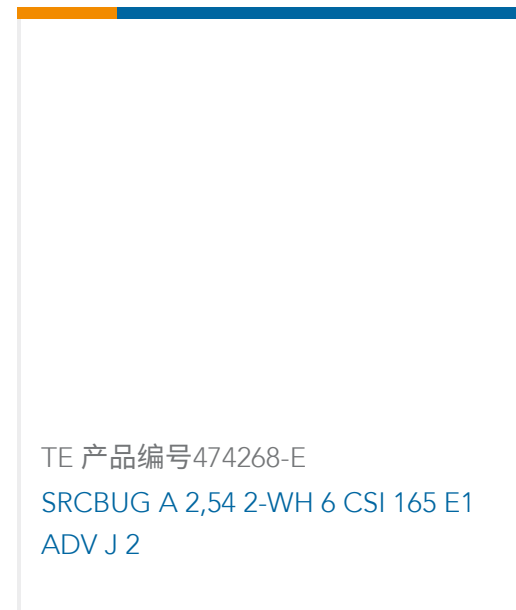


该系列中的其他产品 | Free Height



客户还购买了





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5177986-4_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5177986-4_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5177986-4_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.8mm Free Height \(FH\) Connectors](#)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

3-5177986-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 100 Position, .8 mm [.031 in] Centerline,
Fully Shrouded, Gold, Surface Mount, Signal, Free Height

